









Таблица 1 – Параметры и порядок размещения слоев печатной платы

Материал	Слой	Толщина, мм		
PSR-4000 H85	Маска верхнего слоя	0,01		
Медь	Верхний проводниковый слой	0,0175		
Npenpez FR-4	Слой диэлектрика	1,545		
Медь	Нижний проводниковый слой	0,0175		
PSR-4000 H85	Маска нижнего слоя	0,01		

Расчетная толщина ПП: 1,6 мм

Финальная толщина ПП: 1,6 мм ± 10%

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Шаг координатной сетки 1 мм.
- 3. Изготовить комбинированным позитивым методом по ОСТ 5.9707-88.
- 4. Класс точности печатной платы 3 ГОСТ 23751–86.
- 5. Плата должна соответстовать ГОСТ 23752—79. Группа жесткости 3.
- 6. Ширина проводников не менее 0.3 мм.
- 7. Расстояние между проводниками не менее 0.3 мм.
- 8. Остальные TT по ГОСТ Р 55693-2013

0. OCITIU/IBHBIE 11 110 1 OC 1 1 33073-2013.										
				CM7.03.00.02.01						
				П Э	/lum. Mo		וככם	Масш.		
Изм Лист		Подп.	Дата	Плата датчика						
	Москвитин Д.Д	ļ.						4:1		
	Бошляков А.А.			положения						
Т.контр.					/lucm^		/1ເ	лсшов		
Н.контр Утв.				Плата печатная	МГТУ им. Н.Э. Баумана группа СМ7-71Б					